



Conectores de Borde de Tarjeta de Alta Velocidad

Los conectores de borde de tarjeta EDAC PCIE 3.0 y SAS son una solución de interconexión de tarjeta a tarjeta de alta velocidad. La señalización de par diferencial proporciona una baja pérdida de inserción en un paquete denso que conserva un valioso espacio en la tarjeta. Ampliamente utilizados en paneles posteriores de servidores, estos conectores de paso fino vienen en una variedad de orientaciones y terminaciones para cumplir con todos los parámetros de diseño.

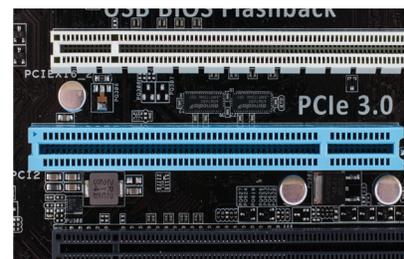
Características

- PCIE 3.0 disponible en 20 a 200 contactos
- SAS disponible 29 o 68 contactos
- Transmisión de datos hasta 21 Gbps
- Orientaciones verticales o en ángulo recto
- Terminaciones de Montaje Superficial (SMT) o Ajuste a Presión
- Compatible con SAS 3.0 y PCIE 3.0



EDAC

www.edac.net



Conectores de Borde de Tarjeta de Alta Velocidad

Serie	Paso	Contacto	Tipo de contacto	Aislante de alta temperatura	Seguro	Velocidad de datos	Orientación
PCIE 3.0							
370	0.8mm	20-200	A través de orificio	Si	N	21 Gbps	Vertical
371	0.8mm	100-180	SMT	Si	Si	21 Gbps	Vertical
472	0.8mm	100-150	SMT	Si	Si	19 Gbps	Vertical
473	0.8mm	100-150	SMT	Si	Si	19 Gbps	Ángulo recto
SAS							
270	1.27/0.8mm	29	SMT	Si	N	16 Gbps	Ángulo recto
271	1.27/0.8mm	68	SMT	Si	N	16 Gbps	Vertical
272	1.27/0.8mm	29	Ajuste a presión	Si	N	16 Gbps	Vertical
273	1.27/0.8mm	29	SMT	Si	N	16 Gbps	Vertical

Conectores de alta velocidad para una infraestructura de datos sólida

Cumplimiento total de SAS 3.0 y PCIE 3.0

